



Systém je určený pre všetky aplikácie, kde rozhoduje každý centimeter hrúbky tepelného izolantu. Tepelné izolanty – fenolická pena ale PIR dosky certifikované v tomto systéme majú tie najlepšie parametre z hľadiska tepelnej vodivosti. Vďaka veľmi nízkej tepelnej vodivosti je možné dosiahnuť veľmi vysoký tepelný odpor. Výsledkom aplikácie s týmto systémom je zateplená stavba s rovnakou hrúbkou, aká by bola použitá pri polystyréne alebo minerálnej vlně, ale s lepšími tepelno-izolačnými parametrami resp. rovnaká hrúbka systému s maximálnym možným tepelným odporom. Využitelný je všade tam, kde je požiadavka na šetrenie priestoru v okolí zateplenia alebo požiadavka na maximálne šetrenie nákladov na vykurovanie.

Lepiaca hmota

PCI Multicret® PS

Tmel na lepenie izolantov v ETICS so zvýšenou prídržnosťou a zrýchleným nárastom pevnosti

PCI Multicret® Super

Lepiaca a armovacia stierková hmota na zatepľovacie systémy

PCI Multicret® Super White

Lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy

Stierková hmota pre výstužnú vrstvu

PCI Multicret® Superflex

Bezcementová armovacia hmota na zatepľovacie systémy

Penetračný náter

PCI Multigrund® PGU

Penetrácia s granulátom pod tenkovrstvové omietky

Tenkovrstvová omietka

PCI Multiputz® NoBio Z

Unikátna silikónová pastovitá omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multiputz® ZS

Silikónová tenkovrstvová pastovitá omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multiputz® RS

Silikónová tenkovrstvová pastovitá omietka s ryhovanou štruktúrou